歯科用アマルガムの酒石酸塩溶液中における電気化学的挙動 鈴木 信雄¹ 名取愛一郎² 神山 明生³ 野元 成晃⁴

Electrochemical behavior of dental amalgams in tartrate solutions

Nobuo Suzuki¹, Aiichiro Natori², Akemi Nasuda-Kouyama³ and Shigemitsu Nomoto⁴

Abstract

Polarization behavior of dental amalgams in 100mM tartrate solutions (pH4.0-7.0), with and without sodium chloride, were studied using the potential sweep method with a sweep rate of 200mV/s. The dental amalgam electrodes studied were prepared from a conventional amalgam alloy and three high-copper amalgam alloys according to the mercury-alloy ratios and trituration times specified by the manufacturer. The electrochemical behavior of conventional and high-copper amalgam electrodes in the tartrate solutions were relatively inactive compared to the sodium chloride-supporting electrolyte solution. The addition of chloride or decreases in pH increased currents for the oxidation of tin in the conventional amalgam. Potential sweep polarization curves for the high-copper dental amalgams exhibited an anodic current peak due to the oxidation of copper, and the peak current [significantly or markedly?] increased with the addition of chloride to the solution.

Key words: chloride, corrosion, dental amalgam, tartrate solution

緒 言

酒石酸塩は多種類の果汁に含まれることか ら、口腔内金属修復物と常時接する塩であるが、 歯科用金属修復物の酒石酸塩溶液中における電 気化学的挙動に関する検討は極めて少ない。著 者ら¹¹は電位走査法により pH 7.0 に調整した 酒石酸塩溶液中における歯科用アマルガムの電 気化学的挙動を報告したが、本報では酒石酸塩 溶液の pH による影響、酸性溶液 (pH 4.0) に おける塩化物イオンの影響を検討した。

材料および方法

1.電 極

試料電極は,市販の歯科用アマルガム合金4 種(従来型削片状合金1種,高銅型合金3種) を用いて調製した。各電極の本論文で用いる略 号,合金名,組成(製造者表示値)は表1に示 すとおりである。試料電極(電極表面積0.126 cm²)の調製は野元ら²⁾と同様に行った。電極は アマルガム練和後6ヵ月以上経過したものを使 用し,供試直前に耐水研磨紙(#1200,三共)を 用い,注水下で研磨した。対極として白金極 (HP-105,東亜電波工業),参照極として飽和カ

1陸上自衛隊郡山駐屯地医務室	¹ Medical Section of Koriyama, Ground Self Defense Force						
² 名取歯科医院	² Natori Dental Clinic						
³ 日本大学歯学部物理学教室	³ Department of Physics, Nihon University School of						
4日本大学歯学部化学教室	Dentistry						
〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台1-8-13	⁴ Department of Chemistry, Nihon University School of						
(受理: 2007年9月29日)	Dentistry						
	1-8-13 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8310, Japan						

Code	Alloy	Composition (mass%)							- Patab Na
		Ag	Sn	Cu	Zn	Hg	Pd	others	- Datch No.
СР	G-C's Pre Non Zinc Luna Alloy	70	26	3	—	1	_	—	JJ 13
DJ	Johnson & Johnson Dispersalloy	70	16	13	1	—	_	—	11 GG
DG	G-C's Dialloy	60	25	10	—	—	1	4	JM 4
DS	Shofu Spherical-D	60	22	13	—	—	_	5	117860

表1 Amalgam Alloy

ロメル極(HC-205,東亜電波工業)を用いた。 以下,この参照極に対する電位をV(SCE)と 略記する。

2.溶 液

基礎溶液は pH 4 に水酸化ナトリウムで調整 した 0.1 M 酒石酸塩溶液とし、これに所定量の 水酸化ナトリウム溶液あるいは塩化ナトリウム 溶液を加えて用いた。試薬はすべて分析試薬一 級である。溶液はとくに脱酸素することなく、 室温で実験した。電解用セルは 100 ml 用硬質ガ ラス製ビーカーであり、各測定に用いた基礎溶 液の液量は 50 ml である。

3. 電位走查曲線測定装置

電位走査曲線の測定はポテンショスタット (HA-101,北斗電工)に電位走査装置(HB-101, 北斗電工)を付加して行い,X-Y記録計(F-3 DP,理研電子)で記録した。

4. 測定操作

試料電極を研磨し,水洗の後,基礎溶液に浸 漬する。浸漬後,直ちに電位走査を開始し,走 査開始3分後に電位走査曲線を記録した。次い で電磁式撹拌器(M-21, ヤマト科学)で撹拌し つつ所定の濃度になるように水酸化ナトリウム 溶液あるいは塩化ナトリウム溶液を加え,撹拌 開始から1分後に撹拌を止める。この間,走査 を続行させたままとし,前回の電位走査曲線記 録から3分経過後に添加溶液の電位走査曲線を 記録した。以後,水酸化ナトリウムあるいは塩 化ナトリウム溶液をさらに加え濃度を高くし, 電位走査曲線の測定記録を繰り返した。電位走 査条件は電位走査速度 200 mV/s とし,電位走 査範囲は 0.4~-1.5 V (SCE) とした。

結 果

1. С Р 極

図1~3に CP 極の成績を示す。pH 4.0 の基礎溶液中において-0.3V (SCE) 付近に酸化電流の極大を示したが, pH の増加によってその酸化電流は減少した(図1)。基礎溶液に塩化物イオンが 100 mM になるように添加した後, pH を変化させた場合(図2),酸化還元電流は塩化物イオン無添加の場合(図1)よりも大であったが, pH による変化は微少であった。pH 4.0 の基礎溶液に塩化物イオンを添加した場合(図3),塩化物イオン濃度とともに酸化還元電流が増加した。

2. D J 極

図4~6に DJ 極の成績を示す。pH 4.0 の基礎溶液中において-0.1 V (SCE) 付近に酸化電 流ピークを示し, pH 増加によってピーク電位 が卑に移行した(図4)。基礎溶液に塩化物イオ ンが 100 mM になるように添加した後, pH を 変化させた場合 (図5), -0.2 V (SCE) 付近か ら大きな酸化電流が流れ, pH 増加によって酸 化電流はわずかに低下した。pH 4.0 の基礎溶液 に塩化物イオンを添加した場合(図6), 塩化物 イオン濃度とともに酸化還元電流が増加した。

3. D G 極

図7~9にDG極の成績を示す。pH4.0の基 礎溶液中においてDJ極(図4)と同様に-0.1

歯科用アマルガムの電気化学的挙動



V (SCE) 付近に酸化電流ピークを示し, pH 増 加によってピーク電位が卑に移行した(図7)。 基礎溶液に塩化物イオンが100 mM になるよ うに添加した後, pH を変化させた場合(図 8), -0.2 V (SCE) 付近から大きな酸化電流が 流れ, pH 増加によって酸化電流はわずかに低 下したが, DJ 極(図5)よりもその酸化電流は 低かった。pH 4.0 の基礎溶液に塩化物イオンを 添加した場合(図9),塩化物イオン濃度ととも に酸化還元電流が増加したが,この酸化還元電 流も DJ 極(図6)よりも低かった。

4.DS極

図 10~12 に DS 極の成績を示す。pH 4.0 の



図 3 CP 極の電位走査曲線

溶液:100 mM 酒石酸塩(pH 4.0)+塩化ナトリウム



基礎溶液中において DJ 極(図4) と同様に– 0.1 V(SCE)付近に酸化電流ピークを示し, pH 増加によってピーク電位が卑に移行した(図 10)。基礎溶液に塩化物イオンが100 mM にな るように添加した後, pH を変化させた場合(図 11), -0.2 V(SCE)付近から大きな酸化電流が 流れ, pH 増加によって酸化電流は DJ 極(図5) と同様に低下した。pH 4.0の基礎溶液に塩化物 イオンを添加した場合(図12),塩化物イオン濃 度とともに酸化還元電流が増加したが,この酸 化還元電流は DJ 極(図6)よりも低かった。



図 5 DJ 極の電位走査曲線 溶液:100 mM 酒石酸塩+100 mM 塩化ナトリウム



溶液:100 mM 酒石酸塩(pH 4.0)+塩化ナトリウム





図 8 DG 極の電位走査曲線

溶液:100 mM 酒石酸塩+100 mM 塩化ナトリウム



溶液:100 mM 酒石酸塩(pH 4.0)+塩化ナトリウム





図 11 DS 極の電位走査曲線 溶液:100 mM 酒石酸塩+100 mM 塩化ナトリウム



溶液:100 mM 酒石酸塩(pH 4.0) +塩化ナトリウム

考 察

1. 従来型アマルガム CP 極

従来型アマルガム CP 極の電位走査曲線(図 1)は前報¹⁾およびクエン酸塩含有溶液^{3,4)},乳酸 塩溶液⁵⁾あるいはリン酸塩溶液^{6,7)}における波形 と類似であり,アマルガム中の錫の酸化還元波 が主体となる波形であった。

pH低下にともなう0.0~-0.5V(SCE)の 錫酸化電流の増加は明確であり,酸性溶液で錫 が溶出し易くなることが明かであった。しかし, 塩化物イオン含有溶液(図2)では塩化物イオ ンによって十分に錫の酸化還元が進行するよう になるためか, pH の影響はわずかであった。 pH 4 における塩化物イオンの影響はクエン

酸塩溶液^{®)}あるいは乳酸塩溶液^{®)}の場合に類似であった。

2. 高銅型アマルガム

2.1 酸化銅(I)の生成

高銅型アマルガム(図4,7,10)の種類に よらず 0.1 V(SCE)付近には酸化銅(I)の生 成電流ピークが認められた。クエン酸塩溶液³⁾ では pH 増加とともにこのピーク電位が次第に 卑に移行したが、本測定では pH 5 以上での変 化は不明であった。これは、クエン酸は pKa 1= 3.14, Pka 2=4.77, pKa 3=6.39⁹で、中性から 酸性のほぼ全電位域で緩衝能があるのに対し、 酒石酸は pKa 1=2.98, pKa 2=4.34⁹であり、 pH 5.5 付近までしか緩衝能を期待できないた めと考えられる。

クエン酸塩含有溶液^{3,4}, 乳酸塩溶液⁵⁾では pH 低下によって酸化銅(I)生成電流ピークが大と なったが,本測定では僅かにその傾向が認めら れる程度であった。乳酸塩溶液⁵⁾で特にその pH による変化が顕著であり,炭酸水素塩溶液¹⁰⁾で は pH 低下によってピーク電流が減少する傾向 もあるので,このピーク電流値は酸化銅(I)の 生成量を表すのではなく,酸化銅(I)による不 動態化前の溶出のし易さを表すものと考えられ る。

2.2 塩化物イオン含有溶液における pH の影響

塩化物イオン含有溶液においては銅がクロロ 錯体(CuCl₂⁻)として溶出するので、0.0V(SCE)付近よりも貴な電位域の酸化電流が著 しく大となる(図5,8,11)。還元電流ピーク は $-0.1 \sim -0.4V$ (SCE)に2つ存在し、貴な 側が2価銅酸化体、卑な側が塩化銅(I)の還元 を示す。一般に、中性(pH7,6)では酸化銅 (I)が安定で2価銅を生成し、貴な側の還元電流 ピークが大きい。酸性(pH5,4)では酸化銅 (I)が生成しなくなり,クロロ錯体として溶出す るとともに塩化銅(I)を析出するため、卑な側 の還元電流ピークが大きくなる。

2.3 酸性溶液における塩化物イオンの影響

酸性溶液 (pH 4) では酸化銅 (I) が不安定で 塩化銅 (I) が生成し易くなる傾向があるが,そ れは高銅型アマルガムの種類によって異なって いた (図 6,9,12)。即ち,DJ 極 (図 6) は 銅が反応し易く 2 価銅を生成しない。それに対 して DG 極 (図 9) および DS 極 (図 12) は酸 化銅 (I) が安定で塩化物イオンが高濃度になっ ても 2 価銅酸化体還元ピークを示した。

本実験の酒石酸塩溶液ではこのように電極に よる酸化銅(I)の安定性に差が認められたが, クエン酸塩含有溶液中^{3,4,8)}では電極による差は なかった。それに対し,乳酸塩溶液中⁵⁾では本測 定と同様に,DG極とDS極は酸性溶液でも酸 化銅(I)が安定で2価銅を生成した。

結 論

市販歯科用アマルガム4種(従来型1種,高 銅型3種)の100 mM 酒石酸塩溶液中における 電気化学的挙動を電位走査法によって検討し た。

従来型アマルガムは酒石酸塩溶液のpH低下 よって明らかな酸化還元電流の増加を示した。 塩化物イオン100mMを含む酒石酸塩溶液で はpH低下に伴う走査曲線の変化は微小であっ た。高銅型アマルガムは塩化物イオン無添加の 場合,酸化銅(I)生成電流ピークのみ著明な電 位走査曲線を示し,pH変化に伴う走査曲線の 変化は小さかった。pH4.0の酒石酸塩溶液では 塩化物イオンの添加とともに酸化還元電流が増 加した。

文 献

- 野元成晃,田中昌一,名取愛一郎,横瀬勝美 (2005)歯科用アマルガムの酒石酸塩溶液中に おける電位走査曲線.日大歯研紀 33,37-44
- 2)野元成晃,守屋和章,木村寿,伊沢三樹,日野 浦光,小野瀬英雄(1979)歯科用アマルガムの 硬化途次における電位走査曲線.日歯保存誌 22,283-290
- 3) 鈴木信雄,金子雄治,犬飼誠,相浦洲吉,鈴木 英之,原田秀一郎,野元成晃(1989)クエン酸 塩溶液中における歯科用アマルガムの電気化 学的挙動.日大歯学 63,373-378
- 4) 鈴木信雄(1990) 歯科用アマルガムの電気化学 的挙動におよぼすクエン酸塩,乳酸塩混合溶液 の影響. 日大歯学 64, 57-64
- 5)野元成晃,名取愛一郎,西山司,湯浅智(2000) 歯科用アマルガムの乳酸塩溶液中における電 位走査曲線。日大歯研紀28,31-40
- 6) 宮木了 (1985) 歯科用アマルガムの電気化学的 挙動に及ぼす Lーシステインの影響. 日大歯学 59, 695-703
- 7)野元成晃,横瀬勝美,勝又徳昭(1993)歯科用 アマルガムの電位走査曲線 一走査時間の影
 響一;日大歯研紀 21,55-67
- 8)野元成晃,田中昌一,神山明生,横瀬勝美(2006) クエン酸塩溶液中における歯科用アマルガム の電位走査曲線.日大歯研紀 34, 33-40
- 9) Weast RC, Astle MJ, Beyer WH (1989) CRC handbook of chemistry and physics, 67th ed., CRC Press, Inc., Florida, 5: 90
- (10) 横瀬勝美,鈴木信雄,湯浅智,野元成晃(2006) 歯科用アマルガムの電気化学的挙動におよぼ す炭酸水素塩の影響.日大歯研紀 34,15-23